

Feldbus-Stromversorgung

FieldConnex® Fieldbus

HCD2-FBPS-1.23.500

- Ausgang: 21 ... 23 V/500 mA
- Spannungsbegrenzung für Entity ic und Ex nL
- Mit galvanischer Trennung
- Montage in Zone 2/Class I, Div. 2
- Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
- Höchste Effizienz, geringste Verlustleistung für höchste Packungsdichte
- Austausch während des Betriebs bei redundanter Konfiguration möglich (hot swap)
- Werkzeugloser Modulwechsel während des Betriebs

Feldbus-Stromversorgung, Modul für Feldbus-Power-Hub











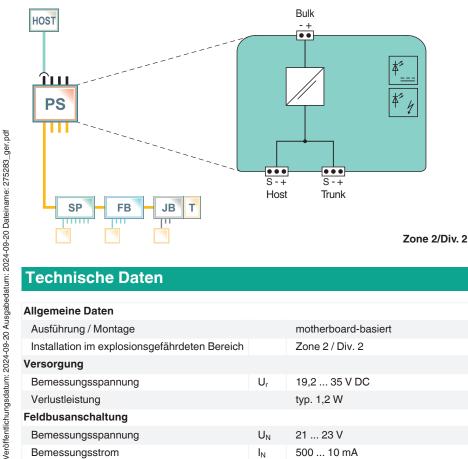
Funktion

Dieses Stromversorgungsmodul ist eine Systemkomponente des FieldConnex® Power Hubs und wird auf das Motherboard gesteckt. Es passt Strom und Spannung für die Versorgung von Feldbussegmenten und Feldgeräten an. Die Kombination aus dieser Stromversorgung, ausgewählten Motherboards und R2 Segment Protectoren ermöglicht Ausgänge zertifiziert für den

Ex-Schutz nach Entity Ex ic und Ex nL.

Die Zuverlässigkeit der Kommunikation wird durch galvanische Trennung zwischen Segment und Hilfsspannungsversorgung gesteigert. Zwei LED informieren über Betrieb und Status. Redundanz mit nahtloser Versorgung erfolgt durch zwei Module parallel pro Segment.

Anschluss



Technische Daten

Allgemeine Daten		
Ausführung / Montage		motherboard-basiert
Installation im explosionsgefährdeten Bereich		Zone 2 / Div. 2
Versorgung		
Bemessungsspannung	U_{r}	19,2 35 V DC
Verlustleistung		typ. 1,2 W
Feldbusanschaltung		
Bemessungsspannung	U_N	21 23 V
Bemessungsstrom	I _N	500 10 mA

Beachten Sie "Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen".

Kurzschlussstrom		550 mA
Abschlusswiderstand		motherboard-spezifisch
Anzeigen/Bedienelemente		·
LED ERR		rot blinkend: Kurzschluss oder Unterspannung am Ausgang
LED PWR		grün, wenn U _{out} > 21 V
Salvanische Trennung		
Feldbus-Segment/Versorgung		Funktionsisolierung nach IEC 62103, Bemessungsisolationsspannung 250 V AC
Richtlinienkonformität		
Elektromagnetische Verträglichkeit		
Richtlinie 2014/30/EU		EN 61326-1:2013
Normenkonformität		
Elektromagnetische Verträglichkeit		NE 21:2011
Schutzart		IEC 60529
Feldbusstandard		IEC 61158-2
Schockfestigkeit		EN 60068-2-27
Schwingungsfestigkeit		EN 60068-2-6
Jmgebungsbedingungen		•
Umgebungstemperatur		-40 70 °C (-40 158 °F)
Lagertemperatur		-40 85 °C (-40 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit		< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit		15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit		1 g , 10 150 Hz
Verschmutzungsgrad		max. 2, gemäß IEC 60664
Korrosionsbeständigkeit		nach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
Mechanische Daten		naomor (or no morograd do
Aderguerschnitt		motherboard-spezifisch
Gehäusematerial		Polycarbonat
Schutzart		IP20
Masse		ca. 150 g
Abmessungen		54. 100 g
Höhe		106 mm
Breite		12,5 mm
Tiefe		128 mm
Befestigung		Motherboard-Montage
Daten für den Einsatz in Verbindung mit expl	ocione	, and the second
Ausgänge	USIUIIS	gerani deten bereichen
Spannung	U。	24 V
Zertifikat	O ₀	TÜV 10 ATEX 555761X
Kennzeichnung		
Richtlinienkonformität		II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinie 2014/34/EU		EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN IEC 60079-7:2015+A1:2018,
Richtlinie 2014/34/EU		EN 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-7:2018+A1:2018 , EN 60079-11:2012
nternationale Zulassungen		
FM-Zulassung		
FM-Zertifikat		FM 19 US 0015 X und FM 19 CA 0011 X
FM-Kennzeichnung		AEx/Ex ec IIC T4
IECEx-Zulassung		
IECEx-Zertifikat		IECEx TUN 13.0037X
IECEx-Kennzeichnung		Ex ec IIC T4 Gc
Allgemeine Informationen		
Ergänzende Informationen		Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter



Aufbau



